

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2026-031

圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于香港联交所审议公司发行 H 股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。香港联交所上市委员会于 2026 年 5 月 14 日举行上市聆讯，审议公司本次发行并上市的申请。

公司本次发行并上市的联席保荐人已于 2026 年 5 月 15 日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准和/或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日